DEUTSCHLAND

® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift ₀ DE 3029939 A1

(51) Int. Cl. 3:

G 06 K 19/00

G 07 C 9/00 B 44 F 1/12 B 42 D 15/02



DEUTSCHES PATENTAMT Aktenzeichen:

Anmeldetag:

Offenlegungstag:

P 30 29 939.9

7. 8.80

25. 3.82

7 Anmelder:

GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH, 8000 München, DE

② Erfinder:

Hoppe, Joachim; Haghiri-Tehrani, Yahya, Dipl.-Ing., 8000 München, DE

Ausweiskarte mit IC-Baustein und Verfahren zu ihrer Herstellung

PATENTANWÄLTE DR.KADOR & DR.KLUNKER

3029939

K 13039/7kl

GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH Euckenstr. 12 8000 München 70

Ausweiskarte mit IC-Baustein und Verfahren zu ihrer Herstellung

Patentansprüche:

1. Ausweiskarte oder ähnlicher Datenträger mit einem IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale, wobei der IC-Baustein zusammen mit seinen Anschlußleitungen auf einem separaten, im Vergleich zur Ausweiskarte kleinem Trägerelement angeordnet ist, dadurch gekennzeich hnet, daß das Trägerelement in einen Kartenverbund einlaminiert und mit der Ausweiskarte allseitig und ganzflächig verbunden ist.

- 2. Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, daß der Schichtaufbau der Karte zumindest im Bereich des Trägerelementes derart gewählt ist, daß thermoplastische Materialien mit unterschiedlichen Erweichungspunkten übereinander angeordnet sind.
- Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement vollständig von
 einem thermoplastischen Haterial umgeben ist, dessen Erweichungspunkt unter dem der übrigen Kartenschichten liegt.
 - 4. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich hnet, daß das thermoplastische Material Polyäthylen ist.
- Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schichtaufbau der Karte zumindest im Bereich des Trägerelements derart gewählt
 ist, daß mindestens eine Schicht aus einem im Kaltzustand gegenüber anderen Schichten weichen und elastischen Material besteht.
- 6. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch gekennz eichnet, daß das Material Polyurethan ist.
 - 7. Ausweiskarte nach e nem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeich net durch folgenden Schicht-aufbau: PVC / PVC und/oder Papier / PVC.

. 30

5

8. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch folgenden Schichtaufbau: PVC / Schmelzkleber / PVC und/oder Papier / Schmelzkleber / PVC.

5

9. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, g e k e n n z e i c h n e t durch folgenden Schichtaufbau: Verbundfolie aus PVC / PE,PE, Papier, PE, Verbundfolie aus PE / PVC.

10

15

20

25

10. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeich net durch folgenden Schicht-aufbau: Verbundfolie aus PETP / PE, Verbundfolie aus PE / PVC, PVC oder Papier, Verbundfolie aus PVC /PE, Verbundfolie aus PE / PETP.

- 11. Ausweiskarte nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch q e k e n n z e i c h n e t, daß die das Trägerelement überdeckenden Schichten zumindest teilweise lichtdurchlässig sind.
- 12. Verfahren zur Herstellung von mehrschichten Ausweiskarten mit einem IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale wobei der IC-Baustein zusammen mit seinen Anschlußleitungen auf einem separaten,

im Vergleich zur Ausweiskarte kleinen Trägerelement angeordnet ist und der IC-Baustein in eine Aussparung einer mittleren Schicht eingesetzt wird, dadurch gekennzeich ein et, daß die

30 Schichten unter Anwendung von Wärme und Druck

5

10

ganzflächig miteinander verbunden werden und daß während der Erwärmungsphase der Ausweiskarten-Schichten der Kaschierdruck zumindest im Bereich des Trägerelements geringer gehalten wird als in der Endphase der Kaschierung.

- 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest im Bereich des Trägerelements eine oder mehrere Pufferzonen vorgesehen
 werden, durch die der volle Kaschierdruck vor der
 Erweichungsphase der Schichten vom Trägerelement
 ferngehalten wird.
- 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Pufferzone durch einen Hohlraum zwischen dem Trägerelement und der Deckfolie
 gebildet wird.
- 15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Pufferzone durch eine Schicht mit gegenüber den Deckschichten niedrigerem Erweichungspunkt gebildet wird.
- 16. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Pufferzone(n) durch eine wenigstens teilweise Ummantelung des Trägerelements gebildet wird, deren Erweichungspunkt geringer ist als der der übrigen Kartenschichten.
- 17. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Pufferzone

durch eine elastische Beschichtung der Kaschierplatten gebildet wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13, 15 oder 16, dadurch gekennzeichne ich net, daß eine als Pufferzone wirkende Schicht oder Ummantelung des Trägerelements aus einem Material besteht, das gegenüber den anderen Kartenschichten im Kaltzustand weich und elastisch ist.

19. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Kaschiervorrichtung in Abhängigkeit von der Temperatur gesteuert wird.

20. Verahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Kartenschichten zunächst
bis zum Erweichungspunkt der dem Trägerelement
benachbarten Schichten erwärmt und anschließend
zusammengepreßt werden.

20

5

10

Die Erfindung betrifft eine Ausweiskarte oder einen ähnlichen Datenträger mit einem IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale, wobei der IC-Baustein zusammen mit seinen Anschlußleitungen auf einem im Vergleich zur Ausweiskarte kleinen separaten Trägerelement angeordnet ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Ausweiskarte.

- 10 Ausweiskarten mit eingelagertem IC-Baustein sind seit längerer Zeit bekannt. So ist beispielsweise in der DE-OS 26 59 573 ein IC-Baustein beschrieben, bei dem alle Anschlußleitungen auf einer separaten, aus steifem Material bestehenden Trägerplatte angeordnet sind. Die 15 Trägerplatte wird in eine entsprechend vorbereitete Aussparung der Karte eingeklebt oder an ihren Rändern durch ein Hochfrequenz-Schweißverfahren mit der Karte verbunden. Diese Verfahren belasten die Anordnung sowohl thermisch als auch mechanisch in nur geringem Maße, 20 sind aber bezüglich der Kartenproduktion aufwendig, da mehrere und zum Teil technologisch komplizierte Verfahrensschritte zur Herstellung der Ausweiskarte durchzuführen sind. Der Einbau des Trägerelements ist bei dieser bekannten Ausweiskarte im sogenannten Prägebe-25 reich vorgesehen, so daß diese Karten den üblichen Normen, die den Prägebereich ausschließlich für Prägungen vorsehen, nicht genügen.
- Die Aufgabe der Erfindung besteht deshalb darin, eine 30 Ausweiskarte mit einem IC-Baustein vorzuschlagen, die die genannten Nachteile vermeidet und die mit erheblich vermindertem Aufwand gefertigt werden kann.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst,

daß das Trägerelement in einen Kartenverbund laminiert und mit der Ausweiskarte allseitig und ganzflächig verbunden ist. Das Herstellungsverfahren zeichnet sich dadurch aus, daß während der Erwärmungsphase der Ausweiskarten-Schichten der Kaschierdruck zumindest im Bereich des Trägerelements geringer gehalten wird als in der Endphase der Kaschierung.

Die Erfindung nutzt die seit längerer Zeit bekannte und in der Praxis bewährte Heißkaschiertechnik, um in einem einzigen Arbeitsgang während der Verschmelzung der einzelnen Kartenschichten das mit der IC-Anordnung und den Anschlußleitern versehene Trägerelement in den Kartenverbund einzubringen.

15

Die Verarbeitung eines separaten und von der AKHerstellung unabhängig gefertigten Trägerelements zur
Herstellung von IC-Ausweiskarten unter Anwendung der
sogenannten Heißkaschiertechnik erweist sich dabei als
20 besonders vorteilhaft.

Das Trägerelement, das neben dem integrierten Schaltkreis auch sämtliche Anschlußleitungen trägt, ist
besonders geeignet, mechanischen Belastungen standzuhalten. Das gilt vor allem für die Belastungen, denen die
Ausweiskarte in ihrem täglichen Gebrauch ausgesetzt
ist.

Die Anwendung einer in der Praxis seit langem erprobten 30 Kaschiertechnik bietet die Möglichkeit der rationellen Herstellung der Karten.

Im übrigen zeichnen sich heißkaschierte Ausweiskarten durch ein hervorragendes Erscheinungsbild aus, was unter anderem durch die glatten und hochtransparenten Deckschichten der Karte bedingt ist. Daneben sind heißkaschierte Ausweiskarten sehr fälschungssicher, weil
diese Technik ein hohes Maß an praktischen Erfahrungen
erfordert und weil die einzelnen Schichten einer
heißkaschierten Ausweiskarte nur unter Zerstörung der
Karte wieder voneinander trennbar sind.

Es sind schon Ausweiskarten mit integriertem Schalt
kreis bekannt geworden, die bei der Herstellung der
Karten die Anwendung von Wärme bzw. von Wärme und Druck
erwähnen (DE-OS 22 20 721, DE-OS 26 33 164). In den
Veröffentlichungen geht man im Gegensatz zur Erfindung
jedoch von einem vollkommen anderen Grundaufbau der

IC-Karte aus. Das Leiternetz des integrierten Schaltkreises ist großflächig auf einer mittleren Kartenschicht
angeordnet. Bei diesen Anordnungen sind die Verbindungspunkte zwischen Leiternetz und IC-Anordnung sowohl
während der Herstellung der Karte als auch während
ihrer Handhabung stark gefährdet.

Die Vorveröffentlichungen, die die Ausweiskarten-Herstellung nur am Rande erwähnen, sind bezüglich der Ausweiskarten-Technologie nicht an der Praxis orientiert.

Die Herstellungsverfahren sind aus der herkömmlichen Ausweiskarten-Herstellung übernommen, ohne die spezifischen Probleme zu berücksichtigen, die sich beim Einbau von IC-Bausteinen einschließlich der Anschlußleitungen in Ausweiskarten ergeben.

30

Im Gegensatz dazu wird in der DE-OS- 26 59 573 den in der Praxis bei der IC-Ausweiskarten-Herstellung und -Handhabung auftretenden Problemen erstmals Rechnung getragen. In ihr wird darauf hingewiesen, daß die

Herstellung in einem Heißkaschierverfahren nicht möglich ist, da insbesondere durch die thermische Belastung die IC-Anordnung zu stark gefährdet wird. Zur Umgehung der daraus entstehenden Schwierigkeiten wird deshalb ein anderer, 5 wesentlich aufwendigerer und fertigungsunfreundlicherer Weg der Kartenherstellung beschritten. Obwohl die in der DE-OS 26 59 573 gegen das Heißkaschierverfahren vorgebrachten Argumente durch eine Vielzahl von Versuchen erhärtet werden konnten, zeigte sich, daß die Herstellung von IC-Ausweiskarten 10 in sogenannter Heißkaschiertechnik dennoch möglich ist, wenn zum Schutz des IC-Bausteins und seiner Anschlußleitungen besondere Vorkehrungen getroffen werden. Es hat sich außerdem gezeigt, daß neben der thermischen Belastung die während des Kaschiervorgangs auftretende hohe mechanische Belastung 15 die IC-Anordnung im gleichen Maß gefährden kann, vor allem, wenn im Bereich der Anordnung örtliche Druckspitzen auftreten. Derartige Belastungen können das Siliziumplättchen zerbrechen bzw. die Verbindungsstellen des Kristalls mit den Anschlußleitungen, die aufgrund der Wärmeeinwirkung ohnehin gefährdet sind, zerstören.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht im wesentlichen darin,
daß das Trägerelement erst nach Erweichen einer oder mehrerer
Schichten des Kartenverbundes mit dem vollen Kaschierdruck
belastet wird. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen,
daß in dem noch nicht laminierten Kartenverbund oder der
Kaschiervorrichtung Pufferzonen vorgesehen sind, durch die
der volle Kaschierdruck in der Anfangsphase vom Trägerelement ferngehalten wird. Eine weitere Möglichkeit ergibt
sich durch die Steuerung des Kaschierdrucks in Abhängigkeit
von der Temperatur bzw. dem Erweichungsgrad der AusweiskartenSchichten. Das Auftreten von örtlichen Druckspitzen ist
nicht möglich, da durch die erfindungsgemäßen Ausführungen
der volle Kaschierdruck stets großflächig über das bereits
erweichte oder im Kaltzustand elastisch verformbare

und das Trägerelement umgebende Material übertragen wird.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen5 stand von Unteransprüchen. Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung
näher beschrieben. Darin zeigen:

- Fig. 1 die Draufsicht auf eine Ausweiskarte mit eingelagertem integrierten Baustein,
 - Fig. 2a, b eine erste Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt,
- 15 Fig. 3a, b eine zweite Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt,
- Fig. 4a, b eine dritte Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im
 Schnitt, und

25

Fig. 5a, b eine vierte Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt.

Die Fig. 1 zeigt eine Ausweiskarte 1 mit einem eingelagerten IC-Baustein 5. Der IC-Baustein selbst ist in einem Trägerelement 6 untergebracht, das in dem gezeigten Ausführungsbeispiel scheibenförmig ausgebil-

0 det ist. Zur Kontaktabnahme sind die Kontaktflächen 7 vorgesehen.

Das Trägerelement 6 wird unabhängig von der Kartenherstellung produziert. Der Aufbau des Trägerelementes,

• •

die Art der verwendeten Materialien, die Anordnung und Ausbildung der Kontakte können abhängig vom Herstellungsaufwand sowie vom Einsatzbereich der Elemente in der fertigen Ausweiskarte stark variieren.

5

Die in der Fig. 1 gezeigte Ausweiskarte entspricht in ihren Abmaßen, sowie in der Anordnung weiterer Funktionsbereiche der ISO-Norm. Danach befindet sich der Magnetstreifen 15 auf der Rückseite der Karte, wie auch in den 10 Fig. 2a, b gezeigt.

Für maschinenlesbare und nicht maschinenlesbare geprägte Daten sind die Felder 9 bzw. 10 vorgesehen.

15 Die Fig. 1 zeigt eine vorteilhafte Anordnung des Trägerelements 6 außerhalb der Prägefelder 9 bzw. 10 in einem belastungsarmen Bereich der Karte.

Die nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen zeigen 20 beispielhaft aufgrund welcher Maßnahmen örtliche Druckspitzen vom Trägerelement ferngehalten werden, obwohl der gesamte Kartenverbund, einschließlich des Bereichs, in dem das Trägerelement angeordnet ist, zumindest in der Endphase des Kaschierprozesses mit dem vollen

25 Kaschierdruck belastet wird.

Es ist damit möglich, auch Ausweiskarten mit Integriertem Schaltkreis in der Qualität herkömmlicher heißkaschierter Karten herzustellen ohne den Schaltkreis 30 mit seinen Anschlußleitungen zu gefährden.

Die Fig. 2a und 2b zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung vor und nach dem Kaschierprozeß. Die Proportionen der Einzelelemente der Karte sind in diesem und den nachfolgenden Ausführungsbeispielen des besseren Verständnisses wegen nicht immer maßstabsgetreu dargestellt.

Der einfache, in einem Schnitt dargestellte Kartenverbund besteht aus einem gegebenenfalls mehrschichtigen und bedruckten Kartenkern oder Karteninlett 11 und den Deckfolien 12 und 13. Kartenkern und Deckfolien können aus PVC (Polyvenylchlorid) bestehen. Als Karteninlett kann auch Papier verwendet werden. Zur Aufnahme des Trägerelements 6 ist das Karteninlett mit einer eng angepaßten Aussparung versehen. Die Dicke des Karteninletts 11 ist relativ zur Dicke des Trägerelements 6 so gewählt, daß sich bei dem unkaschierten Kartenverbund zwischen der Oberfläche des Trägerelements und der Deckfolie 12 ein Hohlraum 14 ergibt.

Aufgrund der durch den Hohlraum 14 gebildeten Pufferzone wird das Trägerelement in der Anfangsphase des Kaschier20 prozesses nur geringfügig belastet. Im weiteren Verlauf des Kaschiervorgangs wird der Kartenverbund allmählich aufgeheizt, so daß die PVC-Schichten erweichen.
In der Erweichungsphase der Schichten verschwindet der
Hohlraum 14 und der gesamte Kaschierdruck wird nun auch
25 im Bereich des Trägerelements 6 wirksam. In dieser Phase
bilden die erweichten Schichten ein Polster, das örtliche Druckspitzen vom Trägerelement fernhält.

Wie man an dem kaschierten Kartenverbund sieht (Fig. 2b)
30 wird das Trägerelement 6 allseitig und ganzflächig
mit der Ausweiskarte 1 verbunden; d. h. einlaminiert.
Dabei wird ein u. U. vorgesehener Magnetstreifen 15
derart in das Folienmaterial eingebettet, daß sich
eine glatte Oberfläche auch im Bereich des Magnet-

streifens ergibt.

Die Kontakte oder Koppelungselemente 7 sind in dem Ausführungsbeispiel durch die Folie 12 abgedeckt. Diese 5 Ausführungsform ist daher für eine berührungslose Kontaktabnahme (beispielsweise kapazitiv oder optisch) geeignet. Wird die Energieübertragung auf optischem Weg vorgenommen, ist die Deckfolie 12 im Bereich der Koppelungselemente 7 entsprechend der verwendeten 10 Lichtart durchlässig zu gestalten. Bei der Verwendung von IR-Licht kann die Deckfolie im Bereich der Trägerelemente geschwärzt sein, womit gleichzeitig Störlicht von der IC-Anordnung ferngehalten wird.

- 15 Grundsätzlich kann eine Kontaktabnahme auch berührend durchgeführt werden, wenn man z.B. die Deckschicht 12 zur Kontaktierung mit geeigneten Kontaktelementen durchsticht.
- Die Fig. 3a und 3b zeigen eine zweite Ausführungsform der Erfindung bei der eine oder mehrere Pufferzonen durch Zwischenschichten im Kartenverbund beispielsweise durch einen sogenannten Kaschierkleber gebildet werden. Dazu beschichtet man vor dem Kaschiervorgang die Decktolien 12 und 13 mit dem Kaschierkleber 17 (Fig. 3a).
 - Zu diesem Zweck geeignete Kleber (z. B. Polyurethan-Heißschmelzkleber) sollen bei Normaltemperatur elastisch sein und eine Erweichungstemperatur aufweisen, die unter
- 30 der Erweichungstemperatur der für den Kartenverbund gewählten Deckschichten liegt.

Bei der genannten Ausführungsform wird die Aussparung des Kartenkerns 11 mit einem Durchmesser gestanzt, der größer ist als der Durchmesser des Trägerelements 6
Aufgrund dessen ergibt sich - neben dem schon in der
Fig. 2a gezeigten Hohlraum 14 - rings um das Trägerelement 6 ein freier Spalt 18. Die Aussparung braucht
in diesem Fall nicht in so engen Toleranzen an das
Trägerelement angepaßt zu werden, wie bei der in Fig.
2a gezeigten Anordnung.

Auch bei dem in der Fig. 3a gezeigten Kartenaufbau

10 wird das Trägerelement in der Anfangsphase des Kaschierprozesses nahezu nicht belastet. Sobald die Kaschiertemperatur die Erweichungstemperatur des Klebers 17
erreicht und schließlich übersteigt, fließt der Kaschierkleber 17 in die vorhandenen Hohlräume 14 und 18 und

15 bildet dabei eine homogene Ummantelung des Trägerelements 6.

Das so vor örtlichen Druckspitzen geschützte Trägerelement kann nun den vollen Kaschierdruck flächig aufnehmen
20 und an die Umgebung übertragen. Inzwischen haben auch
die Deckschichten die Erweichungstemperatur erreicht, so
daß sich schließlich ein inniger Verbund aller Schichten
untereinander und mit dem allseitig eingeschlossenen
Trägerelement ergibt.

25

33

Bei der fertig kaschierten Ausweiskarte (Fig. 3b) ist das Trägerelement 6 von dem im Kaltzustand elastischen Kleber 17 umgeben, der die im täglichen Gebrauch der Karte auftretenden mechanischen Belastungen weitgehend vom Trägerelement fernhält.

Polyurethan kann als Schmelzkleber aber auch in Form einer Schmelzkleberfolie im Kartenverbund verarbeitet werden. Verwendet man im Kartenverbund eine sehr weiche Polyurethan Schmelzkleberfolie (z. B. Platilon UO2)
dann ist es möglich, die Dicke der einzelnen Kartenschichten relativ zur Dicke des Trägerelements in den
Toleranzen so zu wählen, daß der Hohlraum 14 sehr klein
wird oder unter Umständen ganz verschwindet. Eine sehr
weiche Schmelzkleberfolie ist in der Lage, auch im
Kaltzustand des Kartenverbundes, örtliche Druckspitzen
in gewissem Umfang aufzunehmen. Mit dem Erweichen der
Folie läuft dann der Kaschiervorgang wie oben geschildert ab.

In den Fig. 4a und 4b ist ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kartenaufbaus gezeigt,
bei dem die Pufferzonen unter anderem unter Verwendung
von Verbundfolien gebildet werden.

Die in der Fig. 4a dargestellte Anordnung zeigt den Aufbau der Kartenschichten vor der Kaschierung.

- Der mehrschichtige Kartenkern besteht aus einer Papierschicht 23 und den beidseitig dieser Schicht angeordneten
 Folien 22 und 24. Letztere bestehen aus dem thermoplastischen Werkstoff Polyäthylen (PE). PE kann abhängig von
 der Dichte bezüglich seiner mechanischen und thermischen
 Eigenschaften innerhalb weiter Bereiche variiert werden.
 PE geringer Dichte ist im Gegensatz zu PVC relativ
 weich bei hohem plastischen Deformierungsvermögen und
 niedrigem Erweichungspunkt.
- In den erweiterten Kartenkern wird abhängig vom Durchmesser des Trägerelements eine Aussparung gestanzt, die rund um das Trägerelement einen freien Spalt läßt.

 Die Dicke der einzelnen Schichten des Kartenkerns wird relativ zur Dicke des Trägerelements so gewählt, daß

auch zwischen dem Trägerelement und den sich anschliessenden Deckschichten 21 und 22 ein Hohlraum 29 bleibt.
Die Deckschichten 20 und 21 und 25 und 26 bestehen
aus Polyäthylen-beschichteten Polyvinylchlorid-Folien,

die als Verbundfolien verarbeitet werden. Die obere
Deckschicht 20, 21 ist zur Durchführung der Kontakte

10 Im Kaltzustand wird das Trägerelement aufgrund des gewählten Schichtaufbaus durch den Druck der Kaschierplatte nur unwesentlich belastet. Im Laufe des Kaschierprozesses kommen zunächst die PE-Schichten in die Fließphase, so daß die vorhandenen Hohlräume 28, 29

30 des Trägerelements mit geeigneten Aussparungen

- mit dem PE-Material ausgefüllt werden. Die Ummantelung schützt das Trägerelement bei dem in der Endphase des Kaschierens notwendigen hohen Druck vor örtlichen Druckspitzen und bietet außerdem im täglichen Gebrauch der Karte eine gute Schutzmaßnahme gegen mechanische
- 20 · Verformungen.

31 versehen.

Bei der in Fig. 4b gezeigten Ausführungsform einer IC-Ausweiskarte sind die Kontakte des Trägerelements an die Oberfläche der Deckschicht geführt, so daß in

25 diesem Fall eine berührende Kontaktabnahme möglich ist.

In den Fig. 5a bzw. 5b ist ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt, bei dem zur Bildung der Pufferzonen ausschließlich sogenannte Verbundfolien 30 verwendet werden.

Die in diesem Beispiel als Deckschichten vorgesehenen

Verbundfolien sind Polyesterfolien (PETP) 32, bzw. 40,
die mit Polyäthylen (PE) 33, bzw. 39 beschichtet sind.

Die sich symmetrisch anschließenden zweiten Verbundfolien bestehen aus PE 34, 38 und PVC 35, 37. Der eingentliche Kartenkern 36 kann aufgrund dieses speziellen Kartenaufbaus wahlweise aus PVC oder aus Papier 5 bestehen.

Die Fig. 5b zeigt die Ausweiskarte nach dem Kaschiervorgang, der wie im Zusammenhang mit den Fig. 4a, 4b erläutert ablaufen kann. Wie erwähnt, bestehen die 10 Deckfolien der letztgenannten Ausweiskarte aus einem speziellen Polyester.

PETP (Polyäthylenglykolterephthalat) ist ein thermoplastischer Polyester mit sehr hoher Festigkeit, hoher

Abriebfestigkeit, geringer Schrumpfneigung und hohem
Erweichungspunkt. Diese Folien sind somit für Ausweiskarten, die im täglichen Gebrauch hohen Belastungen ausgesetzt sind, besonders gut geeignet.

- Da die verwendeten Polyesterfolien beispielsweise im Gegensatz zu PVC-Folien nur eine geringe Schrumpfneigung zeigen, ist es möglich, den Kartenverbund zunächst ohne Anwendung von Druck zu erwärmen bis die PE-Schichten in die Fließphase übergehen. Der so erweichte Kartenverbund wird anschließend unter Druck zusammengepreßt. So kann z. B. bei der sogenannten Rollenkaschierung das Zusammenpressen der zuvor in einer Wärmestation erweichten Kartenschichten mit Hilfe zweier Walzen durchgeführt werden.
 - Bei den vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen sind zum Schutz des Trägerelements im Schichtaufbau des Kartenverbundes Pufferzonen vorgesehen.

Daneben ist es selbstverständlich auch möglich, das
Trägerelement selbst - vor der Kaschierung - ganzflächig oder partiell mit einer Pufferzone zu versehen.
Brauchbare Materialien, deren Eigenschaften sowie

deren Verhalten während des Kaschierprozesses sind im
Zusammenhang mit der Beschreibung der Fig. 3a und 3b
erwähnt worden. Für eine ganzflächige Ummantelung könnte
das Trägerelement in ein geeignetes Harz getaucht werden.

- 10 Besteht das Trägerelement selbst aus steifem Material, kann eine partielle Beschichtung des Elements beispielsweise durch Abdeckung der Kontaktseite mit einer Schmelzkleberfolie als Pufferzone vorgesehen werden.
- 15 Eine weitere Möglichkeit, das Trägerelement während der Kaschierung vor örtlichen Druckspitzen zu schützen, besteht darin, daß man die Kaschierplatten zumindest im Bereich des Trägerelements mit einem weichen, flexiblen Material beschichtet. Dazu eignet sich beispielsweise 20 Silikongummi.

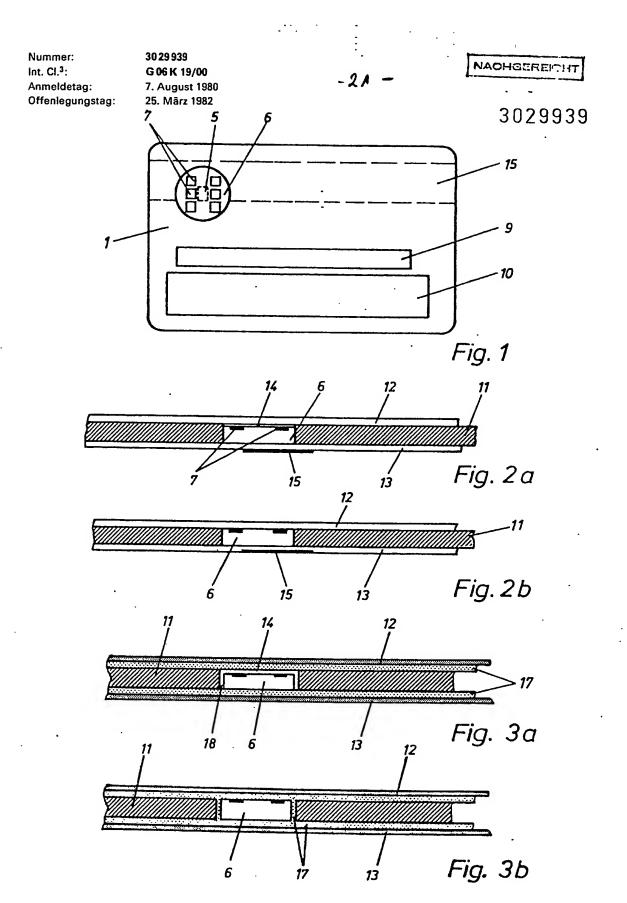
Schließlich ist es auch möglich, das Trägerelement beim Einbau in Ausweiskarten gegen punktuelle mechanische Belastungen zu schützen, wenn der Kaschierdruck in Abhängigkeit von der Temperatur geregelt wird. Dabei ist die Schrumpfneigung der jeweils verwendeten Folienart zu berücksichtigen, die mit der Temperatur steigt.

Man wird also den Kaschierdruck abhängig von der Tempera30 tur derart erhöhen, daß die beteiligten Folien sich
nicht verziehen, andererseits aber das Trägerelement
in der Endphase des Kaschierprozesses, nachdem die
Kartenschichten erweicht sind, mit dem vollen Kaschierdruck belastet wird. Mit dem Verfahren der Steuerung des

Kaschierdrucks in Abhängigkeit von der Temperatur lassen sich Integrierte Schaltkreise gefahrlos in Ausweiskarten einbetten, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen vorsehen zu müssen.

5

Andererseits kann es sich für bestimmte Anwendungsfälle, beispielsweise bei der Verarbeitung von Folien mit hoher Schrumpfneigung als vorteilhaft erweisen, wenn das Verfahren der Steuerung des Kaschierdrucks mit einer oder mehreren der oben genannten Schutzmaßnahmen kombiniert wird.



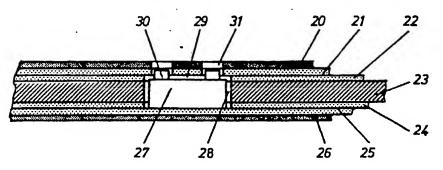
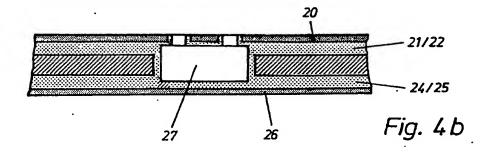


Fig.4a



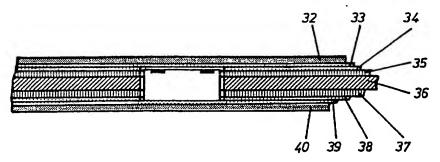


Fig. 5a

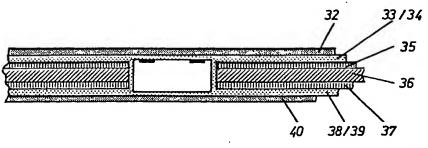


Fig.5b